AL

DIALOG(R)File 345:inpadoc/Fam.& Legal Stat

(c) 2003 EPO. All rts. reserv.

### 11141145

Basic Patent (No, Kind, Date): JP 5089959 A2 930409 (No. of Patents: 002)

SEALING METHOD FOR ORGANIC EL ELEMENT (English)

Patent Assignee: IDEMITSU KOSAN CO

Author (Inventor): NAKAMURA HIROAKI; KUSUMOTO TADASHI; MATSUURA MASAHIDE

IPC: \*H05B-033/04; C09K-011/06
CA Abstract No: 119(26)281787Z
Derwent WPI Acc No: C 93-155400
JAPIO Reference No: 170424E000138
Language of Document: Japanese

Patent Family:

Patent No Kind Date Applic No Kind Date

JP 5089959 A2 930409 JP 91252114 A 910930 (BASIC)

JP 2813499 B2 981022 JP 91252114 A 910930

Priority Data (No, Kind, Date):

JP 91252114 A 910930

DIALOG(R) File 347: JAP10

(c) 2003 JPO & JAPIO. All rts. reserv.

04098259 \*\*Image available\*\*

SEALING METHOD FOR ORGANIC EL ELEMENT

PUB. NO.: 05-089959 [JP 5089959 A]

PUBLISHED: April 09, 1993 (19930409)

INVENTOR(s): NAKAMURA HIROAKI, KUSUMOTO TADASHI, MATSUURA MASAHIDE

APPLICANT(s): IDEMITSU KOSAN CO LTD [330172] (A Japanese Company or

Corporation), JP (Japan)

APPL. NO.: 03-252114 [JP 91252114]

FILED: September 30, 1991 (19910930)

INTL CLASS: [5] H05B-033/04; C09K-011/06

JAPIO CLASS: 43.4 (ELECTRIC POWER -- Applications); 13.9 (INORGANIC

CHEMISTRY -- Other); 44.6 (COMMUNICATION -- Television); 44.9

(COMMUNICATION -- Other); 45.3 (INFORMATION PROCESSING --

Input Output Units)

JAPIO KEYWORD: ROO3 (ELECTRON BEAM); ROO4 (PLASMA); RO11 (LIQUID CRYSTALS);

RO44 (CHEMISTRY -- Photosensitive Resins); R124 (CHEMISTRY --

Epoxy Resins); R125 (CHEMISTRY -- Polycarbonate Resins)

JOURNAL: Section: E, Section No. 1410, Vol. 17, No. 424, Pg. 138,

August 06, 1993 (19930806)

### **ABSTRACT**

PURPOSE: To provide a sealing method for an organic EL element whereby an organic EL device of long life can be manufactured.

CONSTITUTION: An organic EL element having a layered structural body 9 having at least a light-emitting layer 6 made of a fluorescent organic solid between two opposite electrodes 2b, 7 is provided with a protection later 8 on its outer surface, the protection layer 8 being made of an electrically insulating inorganic compound; then a shield layer 11 made of a material selected from a group consisting of electrically insulating glass, electrically insulating high molecular compounds and electrically insulating sealing fluids is provided outside the protection layer 8.

### (19)日本国特許庁 (JP)

# (12)公開特許公報 (A)

(11)特許出願公開番号

## 特開平5-89959

(43)公開日 平成5年(1993)4月9日

(51) Int. Cl. 5

識別記号

FI

H05B 33/04

8815-3K

// C09K 11/06

Z 6917-4H

審査請求 未請求 請求項の数4 (全10頁)

(21)出願番号

特願平3-252114

(22)出顧日

平成3年(1991)9月30日

(71)出願人 000183646

出光興産株式会社

東京都千代田区丸の内3丁目1番1号

(72)発明者 中村 浩昭

千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株

式会社内

(72)発明者 楠本 正

千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株

式会社内

(72)発明者 松浦 正英

千葉県袖ケ浦市上泉1280番地 出光興産株

式会社内

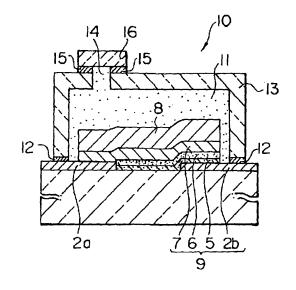
(74)代理人 弁理士 中村 静男

### (54) 【発明の名称】有機EL素子の封止方法

### (57)【要約】

【目的】長寿命の有機ELデバイスを製造することが可能な、有機EL素子の封止方法を提供する

【構成】互いに対向する2つの電極(2b,7)間に蛍光性の有機固体からなる発光層(6)が少なくとも介在してなる積層構造体(9)を有する有機EL素子の前記積層構造体(9)の外表面に、電気絶縁性無機化合物からなる保護層(8)を設けた後、この保護層(8)の外側に、電気絶縁性ガラス、電気絶縁性高分子化合物および電気絶縁性気密流体からなる群より選択される1つからなるシールド層(11)を設ける。



### 【特許請求の範囲】

【請求項1】 互いに対向する2つの電極間に蛍光性の 有機固体からなる発光層が少なくとも介在してなる積層 構造体を有する有機EL素子の前記積層構造体の外表面 に、電気絶縁性無機化合物からなる保護層を設けた後、 この保護層の外側に、電気絶縁性ガラス、電気絶縁性高 分子化合物および電気絶縁性気密流体からなる群より選 択される1つからなるシールド層を設けることを特徴と する、有機EL素子の封止方法。

【請求項2】保護層を物理蒸着法により設ける、請求項 10 1に記載の有機EL素子の封止方法。

【請求項3】保護層として反応性蒸着法により厚みが1 2μm以下の電気絶縁性無機化合物膜を設ける、請求項 1または請求項2に記載の有機EL素子の封止方法。

【請求項4】発光層の形成から保護層の形成までを一連 の真空環境下で行う、請求項1ないし請求項3のいずれ か1項に記載の有機EL素子の封止方法。

### 【発明の詳細な説明】

#### [0001]

【産業上の利用分野】本発明は、エレクトロルミネッセ 20 ンス素子 (EL素子) の封止方法に係り、特に有機EL 素子の封止方法に関する。

### [0002]

【従来の技術】EL素子には無機EL素子と有機EL素 子とがあり、いずれのEL素子も自己発光性であるため に視認性が高く、また完全固体素子であるために耐衝撃 性に優れるとともに取扱が容易である。このため、グラ フィックディスプレイの画素やテレビ画像表示装置の画 素、あるいは面光源等としての研究開発および実用化が 進められている。有機EL素子は、アントラセン等の蛍 30 光性の有機固体からなる発光層とトリフェニルアミン誘 導体等からなる正孔注入層、または発光層とペリレン誘 導体等からなる電子注入層、あるいは正孔注入層と発光 層と電子注入層とを、2つの電極(発光面側の電極は透 明電極)間に介在させた積層構造体を、一般に基板上に 形成してなる。

【0003】このような有機EL素子は、発光層に注入 された電子と正孔とが再結合するときに生じる発光を利 用するものである。このため有機EL素子は、発光層の 厚さを薄くすることにより例えば4.5 Vという低電圧 40 での駆動が可能で応答も速いといった利点や、輝度が注 入電流に比例するために高輝度のEL素子を得ることが できるといった利点等を有している。また、発光層とす る蛍光性の有機固体の種類を変えることにより、青、 緑、黄、赤の可視域すべての色で発光が得られている。 有機Eし素子は、このような利点、特に低電圧での駆動 が可能であるという利点を有していることから、現在、 実用化のための研究が進められている。

【0004】ところで、有機EL素子の発光層の材料で ある蛍光性の有機固体は、水分、酸素等に弱い。また、 50 ①電極(陰極)/発光層/正孔注入層/電極(陽極)

発光層上に直接あるいは正孔注入層または電子注入層を 介して設けられる電極(以下、対向電極ということがあ る) は、酸化により特性が劣化し易い。このため、従来 の有機EL素子を大気中で駆動させると発光特性が急激 に劣化する。したがって、実用的な有機EL素子や有機 ELデバイスを得るためには、発光層に水分や酸素等が 侵入しないように、また対向電極が酸化されないよう に、素子を封止して長寿命化を図る必要がある。

[0005]

【発明が解決しようとする課題】しかしながら、有機E し素子については有効な封止方法が未だ開発されていな い。例えば、無機EL素子を封止する方法、すなわち、 背面電極(対向電極)の外側に背面ガラス板を設け、背 面電極と背面ガラス板との間にシリコーンオイルを封入 する方法を有機EL素子に適用した場合には、対向電極 を介して、あるいは対向電極と正孔注入層または電子注 入層とを介してシリコーオイルが発光層に侵入し、この シリコーンオイルにより発光層が変性してしまうため に、有機EL素子の発光特性が大幅に劣化するかもしく は全く発光しなくなる。

【0006】また、機械的保護等のために設けられてい る樹脂コーティング層を有機EL素子の封止に応用する ことも容易に考えつくが、この場合でも、樹脂コーティ ング液(一般に、溶媒はテトラヒドロフラン、クロロホ ルム、ジクロロメタン等のハロゲン系溶媒か、ベンゼ ン、キシレン、トルエン等の芳香族炭化水素系溶媒)が 上記のようにして発光層に侵入して発光層を溶かしてし まうために、有機EL素子の発光特性が大幅に劣化する かもしくは全く発光しない。

【0007】したがって本発明の目的は、長寿命の有機 EL素子を得ることが可能な、有機EL素子の封止方法 を提供することにある。

### [8000]

【課題を解決するための手段】上記目的を達成する本発 明の方法は、互いに対向する2つの電極間に蛍光性の有 機固体からなる発光層が少なくとも介在してなる積層構 造体を有する有機Eし素子の前記積層構造体の外表面 に、電気絶縁性無機化合物からなる熱さ10μm以下の 保護層を設けた後、この保護層の外側に、電気絶縁性ガ ラス、電気絶縁性高分子化合物および電気絶縁性気密流 体からなる群より選択される1つからなるシールド層を 設けることを特徴とするものである。

【0009】以下、本発明を詳細に説明する。本発明の 方法は、上述のように、互いに対向する2つの電極間に 蛍光性の有機固体からなる発光層が少なくとも介在して なる積層構造体の外表面に保護層を設け、この保護層の 外側にシールド層を設けることにより、有機EL素子を 封止するものである。ここで、上記積層構造体の構成と しては下記の~の

②電極 (陽極) /発光層/電子注入層/電極 (陰極) ③電極 (陽極) /正孔注入層/発光層/電子注入層/電

④電極(陽極または陰極)/発光層/電極(陰極または 陽極)

があるが、本発明の方法はいずれの構成の積層構造体を 有する有機EL素子に対しても適用することができる。 また、これらの積層構造体の形状、大きさ、材質、製造 方法等は有機EL素子の用途等に応じて適宜選択される きさ、材質、製造方法等は問わない。ただし、長寿命の 有機EL素子を得るうえからは、積層構造体の形成過程 での発光層の特性劣化をできるだけ抑止することが望ま しく、そのためには、発光層の形成から対向電極の形成 までを一連の真空環境下で行うことが特に好ましい。

【0010】本発明の方法では、まず、上述した積層構 造体の外表面に電気絶縁性無機化合物からなる保護層を 設ける。保護層は、少なくとも対向電極の主表面上に設 けられていればよいが、積層構造体の外表面全面に設け られていることが特に好ましい。また、構造上、対向電 20 極が発光層、正孔注入層または電子注入層のいずれかの 層の主表面の一部に設けられている有機EL素子では、 少なくとも、対向電極の下地となった層の主表面のうち で対向電極が設けられていない部分上と、対向電極の主 表面上とに保護層を設けることが好ましい。

【0011】保護層の材料である電気絶縁性無機化合物 は、物理蒸着法(以下、PVD法ということがある)に より成膜可能な電気絶縁性のものであればよく、具体例 ELTHMOO, Al, O, NiO, CaO, Ba O、Fe, O<sub>1</sub>、Y<sub>1</sub>O<sub>1</sub>、SiO<sub>1</sub>、酸化チタン等の 30 酸化物や、AIN、BN、Si, N.、Li, N等の窒 化物、SiC、TiC等の炭化物、SrS、EuS、C uS、ZnS等の硫化物、あるいはMgF,、Mg(O H),、BaSO、等、各種の電気絶縁性無機化合物が あげられる。これらの電気絶縁性無機化合物のうち、反 応性蒸着法等により比較的マイルドな条件で成膜可能な MgO、Al,O、、NiO等の金属酸化物が特に好ま 1,63.

【0012】電気絶縁性無機化合物からなる保護層は、 用いる無機化合物に応じたPVD法により設けることが 40 できる。保護層を設けた側を発光面とする場合には、有 機EL素子からのEL光に対する透光性に優れた保護層 が得られるように材料および形成方法を選択する。PV D法としては種々の方法が知られているが、真空蒸着法 またはスパッタ法を適用することが好ましい。それらは 例えば以下のように細分することができるが、いずれの 手法であっても適用することができる。

### a. 真空蒸着法

抵抗加熱法、電子ビーム加熱法、高周波誘導加熱法、反

着法、イオンプレーティング法、クラスターイオンビー ム法等

### b. スパッタ法

2極スパッタ法、2極マグネトロンスパッタ法、3極お よび4極プラズマスパッタ法、反応性スパッタ法、イオ ンピームスパッタ法、あるいはこれらを組合せた方法等 【0013】保護層の成膜は、保護膜を設けようとする 積層構造体を構成している有機物が変性しないように行 うことが望ましい。有機物が変性しないための条件は、 ものであるが、本発明の方法では積層構造体の形状、大 10 その種類、換言すればその有機物が有する耐熱性などの 特性により異なるが、一般に有機物の温度を200℃以 下に保つことが好ましく、さらには100℃以下に保つ ことが好ましい。勿論、発光層等用の有機物として高分 子化合物のように熱に強い材料を使用したときは、この 限りでない。以下に、方法別に好ましい成膜条件を述べ

### 【0014】①真空蒸着法

このなかでも好ましい方法は反応性蒸着法、電子ビーム 蒸着法であり、例えば反応性蒸着法で金属酸化物(Mg ○)からなる保護膜を成膜する場合を例にとると、蒸着 時間は2時間以下、好ましくは1時間以下がよい。さら に好ましくは20分以下がよい。蒸着前の真空チャンバ - 内の真空度は1×10<sup>-1</sup>Pa以下、特に6×10<sup>-1</sup>P a以下が好ましく、その後真空チャンパー内に酸素およ び/または水蒸気を導入した段階では真空チャンバー内 の圧力を 7×10 'Pa以上、好ましくは 1×10 'P a以上にし、この後、蒸着原料である金属Mgを100 0℃以下に加熱して蒸着する。蒸着速度は10nm/s 以下、特に3nm/s以下が好ましい。

### 【0015】20スパッタ法

スパッタ法は、イオンでターゲットから堆積させたい物 質をはじき出すため、一般に真空蒸着法よりもエネルギ 一が高い。したがって真空蒸着法よりも条件は厳しい。 スパッタ法の中で特に好ましい方法は反応性スパッタ 法、イオンピームスパッタ法である。

【0016】反応性のイオンビームスパッタ法でMgO からなる保護膜を成膜する(酸素のイオンビームで金属 Mgをスパッタしかつ酸化する)場合を例にとると、蒸 着時間は1時間以下、好ましくは30分以下、さらに好 ましくは10分以下がよい。また、酸素イオンの加速電 圧は1200V以下、特に600V以下が好ましく、ビ ーム電流は500mA以下、特に60mA以下が好まし 61

【0017】上述のようにして成膜される保護層の厚み は、蒸着速度と蒸着時間とのかねあいで決まる。保護層 は厚いほどその効果が期待できるが、厚い保護層を設け るためには蒸着時間を長くするか蒸着速度を速くしなけ ればならず、これに伴って積層構造体中の有機物のダメ ージも大きくなる。したがって、保護層の厚みにも上限 応性蒸着法、分子線エピタキシー法、ホットウォール蒸 50 が必要となる。例えば反応性蒸着法でMgOを成膜する

場合、最高の蒸着速度(10nm/s)で成膜すると有 機物が受けるダメージが大きいため、この場合の蒸着時 間は20分以下にする必要がある。そして、この時の膜 厚の上限値は約12 umである。一方、保護層の厚みの 下限はその保護効果の有無により決まり、一般に約10 nm未満では薄すぎて保護層としての機能を十分に発揮 することができない。

【0018】なお、長寿命の有機EL素子を得るうえか らは、保護層の形成過程での発光層や対向電極の特性劣 真空環境下で保護層を設けることが特に好ましい。そし て、同様の理由から、積層構造体を構成する発光層の形 成から保護層の形成までを一連の真空環境下で行うこと が特に好ましい。

【0019】本発明の方法では、このようにして設けた 保護層の外側に、電気絶縁性ガラス、電気絶縁性高分子 化合物および電気絶縁性気密流体からなる群より選択さ れる1つからなるシールド層を設ける。このとき、積層 構造体は保護層により守られたかたちになっているの で、シールド層の形成には種々の方法を適用することが 20 できる。以下、材料毎にシールド層の形成方法を説明す

### 【0020】a. 電気絶縁性ガラス

ガラス基板等の基板上に設けられた積層構造体の外表面 に保護層を設けた後、保護層の上からこの電気絶縁性ガ ラスを被せ、基板の縁部と電気絶縁性ガラスの縁部とを 接着剤等を用いて貼り合わせることによりシールド層を 設ける。この電気絶縁性ガラスにおける保護層側の表面 は、フォトマスクグレードの研磨面であることが好まし い。また、このガラスはアルカリ含有量の少ない高体積 30 抵抗 (350℃において10° Ωm以上) のものが好ま しく、具体例としてはコーニング社製#7059が挙げ られる。この電気絶縁性ガラスは、保護層に直接接触さ せて設けてもよいし、ポリビニルアルコールやナイロン 66等からなる吸湿層を介して保護層の外側に設けても よい。吸湿層を介在させる場合、吸湿層は予め電気絶縁 性ガラスの表面に設けておくことが好ましい。また、こ の場合のガラス面は、フォトマスクグレードより粗い面 でもよい。

### 【0021】b. 電気絶縁性高分子化合物

電気絶縁性の液状樹脂または固形樹脂を用いて、例えば 以下の方法によりシールド層を形成する。なお、以下に 例示する方法のうち、浸漬法およびトランスファー成形 法では素子全体(積層構造体が基板上に設けられている 場合はこの基板も含める)がシールド層により覆われる ため、封止しようとする有機EL素子からのEL光に対 して実用上十分な透光性が得られるようにシールド層の 材料を選択する。また、他の方法では、積層構造体が基 板上に設けられている場合には保護層側の面だけにシー

を発光面としない限りは、シールド層の透光性について は勘案しなくてもよい。

【0022】1. 液状樹脂を用いる場合

・注型法:この方法では、保護層を設けた有機EL素子 (以下、保護層付素子ということがある) を型容器内に 置き、この型容器内へ、触媒や硬化剤を添加しておいた 液状樹脂を注入して保護層付素子の保護層側の面をこの 液状樹脂により覆い、硬化・離型した後にオーブン中で 完全に硬化させることによりシールド層を設ける。より 化をできるだけ抑止することが望ましく、そのためには 10 好ましくは、硬化・離型の後に、温度制御したオープン 中で硬化させる。この場合の液状樹脂は、電気絶縁性 (以下、条件(i) ということがある) であれば熱硬化型 でも光硬化型でもよいが、保護層側の面を発光層とする 場合には、封止しようとする有機EL素子からのEL光 に対して実用上十分な透光性を有する(以下、条件(ii) ということがある)樹脂層が得られるものを選択する。 また熱硬化型の樹脂については、保護層を形成している 電気絶縁性高分子化合物の軟化点よりも硬化温度が低い (以下、条件(iii) ということがある) ものを用いるこ とが好ましい。

> 【0023】条件(i) および(ii)を満たす熱硬化型の液 状樹脂の中で特に好ましいものとしては、エポキシ樹 脂、シリコーン樹脂、エポキシシリコーン樹脂、フェノ ール樹脂、ジアクリルフタレート樹脂、アルキッド樹脂 等が挙げられ、実用に際しては、条件(iii) を満たすか 否かにより適宜選択される。

また条件(i) および(ii)を満たす光硬化型の液状樹脂と しては、BY-300B(エン・チオール系の光硬化型 液状樹脂の商品名、旭電化社製)、BU-230U(ア クリル系の光硬化型液状樹脂の商品名、東亜合成化学社 製)、UV1001 (ポリエステル系の光硬化型液状樹 脂の商品名、ソニーケミカル社製)等の紫外線硬化型の ものや、LCROOO(商品名、アイ・シー・ジャパン 社製)等の可視光硬化型のものが挙げられる。これらの 液状樹脂の硬化温度および硬化時間は樹脂によって異な るが、例えば熱硬化型のエポキシ樹脂を用いた場合は1 60~180℃で1~2分である。また、熱硬化型およ び光硬化型のいづれの液状樹脂についても、触媒や硬化 剤を樹脂に添加した後に真空中での脱気工程を加えるこ 40 とがより好ましい。

【0024】・真空ポッティング法:この方法では、上 述した注型法の全工程を真空中で行うことによりシール ド層を設ける。注型法よりもさらに好ましい方法であ

【0025】・浸漬法:この方法では、前述した液状樹 脂中に保護層付素子を浸漬した後に引上げ、この後、保 護層付素子に付着した液状樹脂液を加熱処理または風乾 により硬化させることによりシールド層を設ける。樹脂 は、条件(i)および(ii)を満たすものであれば種々の熱 ルド層を形成することが可能であるため、保護層側の面 50 可塑性樹脂、熱硬化性樹脂または光硬化性樹脂を用いる ことができる。

【0026】・その他:液状樹脂をヘラ等により保護層 付素子の保護層側の面に塗布した後に硬化させるとによ り、シールド層を設けてもよい。液状樹脂としては上述 した液状樹脂をそのまま用いることができるが、保護層 側の面を発光面としない場合には、条件(ii)を満たさな い液状樹脂であっても用いることができる。

【0027】2. 固形樹脂を液状にして用いる場合 ・ホットメルト法:この方法では、加熱溶融した樹脂を 注型あるいは真空ポッティングすることによりシールド 10 層を設ける。この方法で用いる樹脂としては、条件(i) を満たし、かつ保護層を形成している電気絶縁性高分子 化合物の軟化点よりも融点の低い(以下、条件(iv)とい うことがある)熱可塑性樹脂が好ましい。

【0028】条件(i) を満たす熱可塑性樹脂の具体例と してはポリ塩化ビニル、ポリ臭化ビニル、ポリフッ化ビ ニル、塩化ビニルー酢酸ビニル共重合体、塩化ビニルー エチレン共重合体、塩化ビニループロピレン共重合体、 塩化ビニルー塩化ビニリデン共重合体、塩化ビニルーブ タジエン共重合体、塩化ビニルーアクリル酸エステル共 20 重合体、塩化ビニルーアクリルニトリル共重合体、塩化 ピニルースチレンーアクリルニトリル三元共重合体、塩 化ビニルー塩化ビニリデンー酢酸ビニル共重合体、ポリ 塩化ピニリデン、ポリテトラフルオロエチレン、ポリフ ッ化ビニリデン、ポリクロロトリフルオロエチレン、特 開昭63-18964号公報に開示されているフッ素系 高分子化合物、特開昭63-22206号公報に開示さ れているフッ素系高分子化合物、特開昭63-2381 15号公報に開示されているフッ素系高分子化合物等 の、ハロゲン化ビニル重合体またはハロゲン化ビニル共 30 ルド層を設ける。この方法で使用する樹脂としては、ホ 重合体;

【0029】ポリビニルアルコール、ポリアリルアルコ ール、ポリビニルエーテル、ポリアリルエーテル等の、 不飽和アルコールもしくは不飽和エーテルの重合体また は不飽和アルコールと不飽和エーテルとの共重合体:ア クリル酸やメタアクリル酸等の不飽和カルボン酸の重合 体または共重合体;ポリ酢酸ビニル等のポリビニルエス テルやポリフタル酸等のポリアクリルエステル等、アル コール残基中に不飽和結合を持つものの重合体または共 重合体:ポリアクリル酸エステル、ポリメタクリル酸エ 40 ステル、マレイン酸エステル重合体、フマル酸エステル 重合体等の、酸残基中または酸残基中とアルコール残基 中とに不飽和結合を持つものの重合体または共重合体: アクリルニトリル重合体、メタアクリルニトリル重合 体、アクリルニトリルとメタアクリルニトリルとの共重 合体、ポリシアン化ビニリデン、マロノニトリル重合 体、フマロノニトリル重合体、マロノニトリルとフマロ ノニトリルとの共重合体:

【0030】ポリスチレン、ポリα-メチルスチレン、 ポリp-メチルスチレン、スチレン-p-メチルスチレ 50 型接着剤の商品名、日本ゼオン社製)やSG4693

ン共重合体、ポリビニルベンゼン、ポリハロゲン化スチ レン等、芳香族ピニル化合物の重合体また共重合体;ポ リビニルピリジン、ポリーN-ビニルピロリジン、ポリ - N - ピニルピロリドン等、複素環式化合物の重合体ま たは共重合体;ポリカーボネート等のポリエステル縮合 物や、ナイロン6、ナイロン66等のポリアミド縮合 物;無水マレイン酸、無水フマール酸、無水マレイン酸 のイミド化合物および無水フマール酸のイミド化合物か らなる群より選択される1種の物質の重合体、または前 記群より選択される少なくも2種の物質の共重合体:ポ リアミド、ポリエーテルイミド、ポリイミド、ポリフェ ニレンオキサイド、ポリフェニレンサルファイド、ポリ スルホン、ポリエーテルスルホン、ポリアリレート等の 耐熱性高分子化合物;ポリエチレン、ポリプロピレン、 ポリエチレンテレフタレート、ポリメチルメタクリレー ト、特開平2-253952号公報に開示されているサ ーモトロピック液晶ポリマー;等が挙げられ、実用に際 しては、条件(iv)を満たすか否かにより適宜選択され る.

【0031】・流動浸漬法:微細孔底板と、多孔質底板 と、この多孔質底板の下方に空気(圧搾空気)溜りとを 備えた容器を用い、この容器の微細孔底板上に200~ 300メッシュの大きさに粉砕した固形樹脂(粉体樹 脂)を置いて、下方から多孔質底板を介して圧搾空気を 流すと、粉体樹脂は流体のように扱うことができる。し たがって、この方法では、粉体樹脂に圧搾空気を流した 状態の容器を傾けて、粉体樹脂の軟化点以上の温度に加 熱した保護層付素子をこの容器内に入れ、加熱された保 護層付素子に粉体樹脂を溶融付着させることによりシー ットメルト法の説明の中で例示した熱可塑性樹脂が好ま

【0032】・トランスファー成形法:この方法では、 保護層付素子を金型(小穴を有するもの)内に置き、ポ ット内で溶融させた樹脂を、小穴を通じて金型のキャビ ティ内に送り込んで硬化させることによりシールド層を 設ける。この方法で使用する樹脂としては、ホットメル ト法の説明の中で例示した熱可塑性樹脂の中で前述の条 件(ii)を満たすものが好ましい。

【0033】・その他:樹脂溶液を保護層付素子の保護 層側の面に塗布した後、樹脂溶液中の溶媒を加熱処理ま たは風乾により揮散させることによりシールド層を設け てもよい。この場合の樹脂は、保護相側の面を発光面と しない場合には少なくとも条件(i) を満たし、かつハロ ゲン系溶媒、芳香族炭化水素系溶媒、フッ素系溶媒等の 溶媒のいずれかに可溶であればよい。好ましい樹脂とし ては、アクリル樹脂、ポリスチレン等が挙げられる。ま た、有機溶媒揮散型接着剤も好ましい例の1つであり、 具体的には1001B (エラストマー系の有機溶媒揮散

10

(有機溶媒揮散型接着剤の商品名、3 M社製)等があ る。

### 【0034】3.フィルム封止

この方法では、高分子フィルムで保護層付素子を覆うこ とによりシールド層を設ける。この場合、保護層付素子 の全体(積層構造体が基板上に設けられている保護層付 素子ではこの基板も含める) を高分子フィルムで覆って もよし、積層構造体が基板上に設けられている保護層付 素子では、保護層付素子の保護層側の面のみを高分子フ ィルムで覆う場合は、高分子フィルを上下から保護層付 素子に被せ、上下の高分子フィルム同士を保護層付素子 の縁部にそって互いに熱融着させる。また、保護層側の 面のみを高分子フィルムで覆う場合は、高分子フィルム の縁部と基板とを接着剤等により接着させるか、積層構 造体が高分子基板上に設けられている場合には高分子フ ィルムの縁部と基板とを熱融着させる。

【0035】高分子フィルムの材質は条件(i) および(i i)を満たす高分子化合物が好ましい。具体例としては、 レート、ポリメチルメタクリレート、ポリスチレン、ポ リエーテルスルホン、ポリアリレート、ポリカーボネー ト、ポリウレタン、アクリル樹脂、ポリアクリルニトリ ル、ポリビニルアセタール、ポリアミド、ポリイミド、 ジアクリルフタレート樹脂、セルロース系プラスチッ ク、ポリ酢酸ビニル、ポリ塩化ビニル、ポリ塩化ビニリ デン等や、これらの2つまたは3つ以上の共重合体が挙 げられる。特に好ましい高分子フィルムとしては、ポリ ビニルフロライド、ポリクロロトリフルオロエチレン、 ポリテトラフルオロエチレン、特開昭63-18964 30 号公報に開示されているフッ素系高分子化合物、特開昭 63-22206号公報に開示されているフッ素系高分 子化合物、特開昭63-238115号公報に開示され ているフッ素系高分子化合物等のような透湿度の小さい 高分子化合物を延伸等の方法でフィルムにしたものが挙 げられる。なお、保護層付素子における発光面以外の面 を覆う高分子フィルムは、条件(ii)を満たさなくてもよ い。このとき用いる高分子フィルムは単層でもよいが、 ナイロン66やポリビニルアルコール等からなる吸湿層 より好ましい。吸湿層が設けられた複層構造の高分子フ ィルムは、吸湿層が少なくとも保護層と接するようにし て使用する。

### 【0036】c.電気絶縁性気密流体

前述した条件(i) を満たすガラス製容器、セラミクス製 容器、プラスチック製容器等の容器内に、条件(i) を満 たす気体または液体と共に保護層を設けた有機EL素子 (保護層付素子) を封入することによりシールド層を設 ける。保護層付素子の発光面の外側にも容器壁および気 密流体を位置させる場合には、これらは前述した条件(i 50 0mgを予め入れておいたモリブデン製抵抗加熱ボート

i)をも満たす必要がある。積層構造体が基板上に設けら れている保護層付素子では、この基板を上記容器の一部 として利用してもよい。容器の形成は、必要部材同士を 低融点ガラス、ハンダ、気密封止用エポキシ樹脂等で接 着することにより行われる。容器内に封入する気体とし ては、Heガス、Arガス、Neガス等の不活性ガスが 好ましい。また液体としては、シリコーンオイル等が好 ましい。基板を容器の一部として利用してこの容器内に 液体を封入する場合には、保護層付素子の保護層側を発 ィルムで覆ってもよい。保護層付素子の全体を高分子フ 10 光面としないことを前提として、シリカゲル、活性炭等 の吸湿材を混入させてもよい。

> 【0037】以上説明したようにして保護層とシールド 層とを設けることにより、これらの層により水分や酸素 の発光層への侵入が抑制され、これにより有機EL素子 が長寿命化される。

#### 100381

【実施例】以下、本発明の実施例について図面を用いて 説明する。

### 実施例1

(6)

ポリエチレン、ポリプロピレン、ポリエチレンテレフタ 20 25×75×1.1mmのサイズのガラス板[HOYA (株) 製の白板ガラス] を基板として用い、この基板上 にITO膜を100nmの厚さで成膜して透明電極とし た(以下、ITO膜が成膜された基板を透明支持基板と いう)。この透明支持基板をイソプロピルアルコールで 30分間超音波洗浄した後、純水で5分間洗浄し、その 後イソプロピルアルコールでリンスした後に乾燥N。ガ スを吹き付けて乾燥させた。最後に、UVオゾン洗浄装 置[(株)サムコインターナショナル製]で10分間洗 浄した。洗浄後の透明支持基板を市販の真空蒸着装置 [日本真空技術(株)製]の基板ホルダーに固定し、モ リブデン製抵抗加熱ボートにN,N'ージフェニルー N, N' - ピス - (3 - メチルフェニル) - [1, 1']ーピフェニル] -4, 4´ージアミン(以下、TPDA という)を200mg入れ、また違うモリブデン製抵抗 加熱ボートにトリス (8-キノリノール) アルミニウム (以下、Alq. という)を200mg入れて、真空チ ャンバー内を1×10'Paまで減圧した。 【0039】次いで、TPDAを入れた前記抵抗加熱ボ

ートを215~220℃まで加熱して、TPDAを蒸着 が設けられた複層構造の高分子フィルムを用いることが 40 速度0.1~0.3 nm/s で透明支持基板のITO膜 上に堆積させて、膜厚60nmの正孔注入層を成膜し た。このときの基板温度は室温であった。次いで、正孔 注入層が成膜された透明支持基板を基板ホルダーに固定 したまま、Alq. を入れたモリブデン製抵抗加熱ポー トを275℃まで加熱して、Alq. を蒸着速度0.1 ~0.2 nm/sで正孔注入層上に堆積させて、膜厚6 0 nmの発光層を成膜した。このときの基板温度も室温 であった。次に、マグネシウム (Mg) 1gを予め入れ ておいたモリブデン製抵抗加熱ポートと銀 (Ag) 50

とをそれぞれ加熱し、Mgを1.5nm/sの蒸着速度 で蒸着させ、同時にAgをO.lnm/sの蒸着速度で 蒸着させて、MgとAgとの混合金属からなる膜厚15 0 nmの電極(対向電極)を発光層上に設けた。ガラス 基板上にITO膜(電極)、正孔注入層、発光層、およ び対向電極を設けたことで有機EL素子が得られた。な お、この有機EL素子では、ガラス基板上に設けられた ITO膜、正孔注入層、発光層、および対向電極により 積層構造体が形成されている。

真空を破らずに、換言すれば正孔注入層および発光層の 形成からの一連の真空環境下で、上記積層構造体の外表 面に以下の要領で保護層を設けた。まず、対向電極作製 後直ちに真空チャンパー内に酸素を導入して、真空チャ ンバー内の圧力を8×10 Paにした。次いで、Mg が入ったモリブデン製抵抗加熱ポート(対向電極作製時 \_のもの) を485℃に加熱して、Mgを0.5nm/s の蒸着速度で蒸発させるとともに真空チャンバー内の酸 素と反応させて、積層構造体の外表面に膜厚 0. 3 μm (300 nm)のMgO膜(保護層)を設けた。

【0041】なお、ITO電極を除く各層の膜厚および 蒸着速度は、真空チャンパー内に配置されている水晶振 動式膜厚計 [日本真空技術(株)製]により蒸着膜の膜 厚をモニターしながら制御した。また、得られた各層の 膜厚は触針式膜厚計で測定し、水晶振動式膜厚計の読み と一致することを確認した。

【0042】次に、保護層を設けた有機EL素子(以 下、保護層付素子ということがある)を真空チャンバー から取り出して、保護層の外側に以下の要領でシールド nmのポリビニルアルコール(以下、PVAという)層 が設けられた電気絶縁性ガラス基板(ガラス板のサイズ は25×75×1.1mm) を用意した。このガラス基 板は、PVA粉末3重量%、塩酸0.5重量%、水9 6. 5重量%を混ぜ合わせた液体1mlをスライドガラ スに滴下し、スピンコート装置 [ミカサ(株)製]で5 00rpm、30秒の条件でスピンコートした後に8時間 風乾し、さらに真空乾燥器 [ヤマト化学(株) 製]の中 に入れ60℃で10時間乾燥させて得た。

【0043】次いで、上記ガラス基板のPVA層側の面 40 作製された。 の縁部にエポキシ系接着剤(商品名セメダインハイスー パー5、セメダイン社製)を幅約0.5mmで塗布した 後、このガラス基板と保護層付素子とを重ね合わせた。 このときの重ね合わせは、PVA層と保護層とが接する ようにして行った。またエポキシ系接着剤は、主剤と硬 化剤とをヘラで20回かき混ぜてから用いた。この後、 エポキシ系接着剤を10時間大気中で硬化さて、電気絶 縁性ガラス板からなるシールド層を設けた。

【0044】実施例2

まず、実施例1と全く同様にして有機已し素子を作製し 50 保護層8を切除した。

た。ただし、真空蒸着装置に付属している電子ビーム蒸 着装置に、保護層用蒸着源として酸化アルミニウム(A 1, O, ) ペレット5gを予めセットしておいた。対向 電極作製後、真空蒸着装置の真空を破らず直ちに、4k Vの加速電圧で加速した電子を上記A!, O, ペレット の表面に当ててペレットを加熱し、積層構造体の外表面 に0.05nm/sの蒸着速度で膜厚500nmのAl , O, 膜(保護層)を設けて、保護層付素子を得た。こ の後、保護層付素子を真空チャンパーから取り出し、保 【0040】この後、対向電極作製後の真空蒸着装置の 10 護層の上に2mmの厚みでエポキシ系接着剤(商品名セ メダインハイスーパー5、セメダイン社製)を塗布した 後、大気中に5時間放置してエポキシ系接着剤を硬化さ せて、シールド層を設けた。なおエポキシ系接着剤は、 主剤と硬化剤とをヘラで20回かき混ぜた後、この混合 物をヘラに乗せて塗布した。

#### 【0045】実施例3

図1に示すように、25×75×1.1mmのサイズの ガラス板1 [HOYA (株) 製の白板ガラス]上に、1 0mm×75mm×100nmのITO膜2aおよび2 20 りが成膜されたものを透明支持基板3として用いて、以 下の要領で保護層付素子を得た。まず、ITO膜2aに マスクをかけた後に実施例1と全く同様にして、正孔注 入層と発光層とを成膜した。次いで、蒸着装置に付いて いるマスク自動交換機構を用いて、ITO膜2aにかけ たマスクを外した。次に、上記機構でもってITO膜2 aの長手方向の外側縁部に幅5mmに亘ってマスクをか けた後、実施例1と全く同様にして対向電極と保護層と を設けて保護層付素子を得た。

【0046】図2に示すように、このようにして得られ 層を設けた。まず、一主表面に吸湿層として膜厚350 30 た保護層付素子4では、2つのITO膜2aおよび2b の間のガラス板1表面上から1TO膜2bの主表面上に かけて正孔注入層5が設けられており、この正孔注入層 5上に発光層6が設けられている。そして、この発光層 6上とITO膜2aの内側半分の主表面上とには対向電 極7が設けられており、対向電極7の主表面上には保護 層8が設けられている。この保護層付素子4では、1丁 〇電極2 b、正孔注入層5、発光層6、および対向電極 7により積層構造体9が形成されている。これで、正孔 注入層5から保護層8までが全て、一連の真空環境下で

> 【0047】この後、保護層付素子4を真空チャンバー から取り出して、以下の要領でシールド層を設けて、封 止まで施した有機EL素子を得た。まず、ITO膜2b の長手方向の外側縁部から幅5mmに亘って、ITO膜 2 b上に設けられている正孔注入層 5、発光層 6、対向 電極7および保護層8を切除した。またガラス板1の短 手方向の縁部についても、その厚さが実質的にガラス板 1の厚さと ITO膜の厚さとの和になるように、幅5m mに亘って正孔注入層 5、発光層 6、対向電極 7 および

【0048】次いで、18×73×2mmの凹部と、こ の凹部の底に設けられた直径2mmの貫通孔(以下、注 入口という)とを有するガラス板(外寸:20×75× 3mm、以下シールドガラスという)を用意し、このシ ールドガラスと保護層付素子4とをエポキシ系接着剤 (商品名:セメダインハイスーパー5、セメダイン社 製)により貼り合わせた。エポキシ系接着剤は、主剤と 硬化剤とを混ぜ合わせてヘラで20回かき混ぜてから、 上記保護層付素子4の縁部に幅1mmでほぼ20×75 付素子4とは、対向電極7および保護層8がシールドガ ラスの凹部内に収まるようにして貼り合わせた。貼り合 わせ後、大気中に10時間放置して、エポキシ系接着剤 を硬化させた。

13

【0049】次いで、シールドガラスに設けられている 注入口から、吸湿用のシリカゲル(粒径50 um)を8 体積%分散させたシリコーンオイル [商品名: TSK4 ・ 51、東芝(株)製。以下絶縁油という]を注入して、 シールドガラスの凹部と保護層付素子4とにより形成さ ス製の蓋で封鎖して、シールド層まで設けた有機EL素 子を得た。なお、ガラス製の蓋は、上述したエポキシ系 接着剤によりシールドガラスに接着させた。

【0050】最終的に得られた有機EL素子の端面を模 式的に図3に示す。図3に示すように、封止まで施した 有機EL素子10は、ガラス板1の表面に設けられた1 TO膜2 b、正孔注入層5、発光層6 および対向電極7 からなる積層構造体9を備え、この積層構造体9の外表 面にはMgO膜からなる保護層8が設けられている。そ 1が設けられており、シールド層11の外側には、この シールド層11を設けるためにエポキシ系接着剤12に より貼り合わされたシールドガラス13が位置してい る。また、シールドガラス13に設けられている注入口 14は、エポキシ系接着剤15により接着されたガラス 製の蓋16により封鎖されている。なお対向電極7は、 ガラス板1の表面に設けられたITO膜2aとも接して いる。

### 【0051】実施例4

この有機EL素子を真空蒸着装置から取り出してイオン ビームスパッタ装置 [日立製作所(株)] にセットし、 8×10 Paまで減圧した。次に、プラズマ室に酸素 プラズマを発生させ、電圧印加により酸素ビームを引き

出して金属マグネシウムのターゲットに当ててスパッタ し、スパッタされた粒子を有機EL素子の対向電極上に 100 nmの厚みに堆積させて、保護層を形成した。こ のときの印加電圧は600V、ピーム電流は60mAで あった。また、このようにして設けられた保護層は、透 明な硬い膜でできていた。この後、上述のようにして保 護層を設けた有機EL素子(保護層付素子)と一主表面 に予めナイロン66を貼り合わせPCTFE (ポリクロ ロトリフルオロエチレン)フィルムとを貼り合わせて、 mmの長方形に塗布した。またシールドガラスと保護層 10 シールド層まで設けた有機EL素子を得た。両者の貼り 合わせは、保護層付素子の保護層側表面の縁部に幅3m mに亘って塗布したエポキシ系接着剤(商品名:セメダ インハイスーパー5、セメダイン社製)により行い、こ のとき、ナイロン66が保護層と接触するようにした。 【0052】比較例1

> 実施例1と全く同様にして有機EL素子を得、この有機 EL素子には保護層およびシールド層を設けなかった。 【0053】比較例2

実施例1と全く同様にして有機EL素子を得、この有機 れた空間内を絶縁油で満たした。この後、注入口をガラ 20 EL素子には実施例1と全く同様にして保護層のみを設 けた。

### 【0054】比較例3

実施例1と全く同様にして有機EL素子を得、この有機 EL素子の対向電極上に直接、実施例2と同様にしてエ ポキシ系接着剤の硬化層を設けた。

### 【0055】寿命測定

実施例1~実施例4および比較例1~比較例3で得られ た各素子を大気中に7日間放置した後、各試料に初期輝 度が100cd/m<sup>1</sup>となるように直流電流を流し、こ して、保護層8の外側には絶縁油からなるシールド層1 30 の後、定電流(初期輝度が100cd/m'になった直 流電流値)で一定時間ごとに輝度を測定して、輝度が初 期輝度の1/2になるのに要する時間を試料毎に測定し た。また、輝度が初期輝度の1/2になった後も電流を 流し続け、輝度が0 c d/m' になるまでの時間を測定 して、この時間を素子の破壊時間とした。なお輝度の測 定は、その上に電子注入層が設けられた「TO膜を陽極 とし、このIT〇膜上に正孔注入層および発光層を介し て設けられた対向電極を陰極として素子に直流電流を流 し、素子からのEL光をフォトダイオードで光電変換し 実施例1と全く同様にして有機EL素子を作成した後、 40 て得られた出力電圧の値から輝度を算出することで行っ た。この輝度の測定は大気中で行った。測定結果を表1 に示す。

[0056]

【表1】

表1

	輝度が初期輝度の1/2	素子の破壊時間
	になるのに要する時間 ‡	
実施例1	800時間	3000時間以上
実施例2	600時間	2000時間以上
実施例3	700時間	3000時間以上
実施例4	3 0 0時間	1700時間以上
比較例1	3 0時間	300時間
比較例2	100時間	1000時間
比較例3	接着剤により素子が侵されて発光せず	

## \*:初期輝度は100cd/m<sup>2</sup>。

【0057】表1から明らかなように、本発明の方法に より封止した実施例1~実施例4の有機EL素子は、比 較例1~比較例3のいずれの有機EL素子よりも遥かに 20 【発明の効果】以上説明したように、本発明を実施する 長寿命である。

【0058】参考例1 (MgO膜生成の確認)

実施例1と同じ条件で、真空チャンパーに酸素を導入し た後に金属Mgを抵抗加熱して蒸発させ、チャンバー内 で酸化して、金(Au)を蒸着したガラス基板上に蒸着 させて膜厚30nmの膜を作製した。この膜をXPS

(X線光電子分光法)で分析した結果、Mgのピークの シフトと、膜内のMgと酸素の量の割合とから、この膜 はMgOであることを確認した。なお、ガラス基板上の Auは、MgOの酸素とガラス基板の酸素との測定混同 30 た有機EL素子を模式的に示す端面図である。 を避けるために設けたものである。

【0059】参考例2 (MgO膜生成の確認)

実施例4と同じ条件で金属Mgを酸素ビームでスパッタ し、Auを蒸着したガラス基板上に堆積させて、膜厚3 0 nmの膜を作製した。この膜を参考例1と同じように XPSで分析した結果、MgOであることが判明した。 この結果から、酸素ビームが金属Mgをスパッタすると きに反応がおこり、MgOが生成したことがわかる。 [0060]

ことにより、素子としての寿命の長い有機EL素子を提 供することが可能になり、これに伴って長寿命の有機E レデバイスを提供することも可能となる。

### 【図面の簡単な説明】

【図1】は実施例3で用いた透明支持基板を模式的に示 す斜視図である。

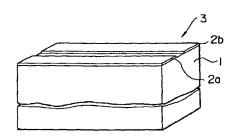
【図2】は実施例3で得られた保護層付素子の断面を模 式的に示す図である。

【図3】は実施例3で最終的に得られた、封止まで施し

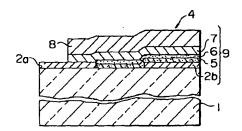
### 【符号の説明】

1…ガラス板、 2 a, 2 b… I T O 膜、 3…透明支 持基板、 4…保護層付素子、 5…正孔注入層、 6 …発光層、 7…対向電極、 8…保護層、9…積層構 造体、10…封止まで施した有機EL素子、 11…シ ールド層、12, 15…エポキシ系接着剤、 13…シ ールドガラス、 14…注入口、16…ガラス製の蓋。

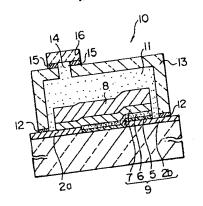
【図1】



【図2】



[図3]



•

•